

## EM-DAC 4493 HEX ADP 公開部品表

EMaudio EMISUKE  
2018-08

## TYPE別差異

TYPEA: 配布品は基板とプログラム済CPU基板のみ、他部品未添付。CPU以外の表面実装部品を取付出来る方向け。

TYPEB: 配布品は表面実装部品実装済基板。プログラム済CPU実装済。

記号	品名	必要数量	TYPE A 同封品	TYPE B 同封品	記事 (当方使用品型番又は推薦品)	購入先情報
	74LCX541	1		○実装済	SOIC20 *1	Digi-key
	AK4493EQ	8		○実装済	LQFP48	Digi-key
	470uF 10V	18			電解	
	10uF 50V	16			電解	
	33Ω 1/10W	4		○実装済	1608チップ抵抗	
	6.2K 1/4W	32				
	1uF 6.3V	16		○実装済	1005チップ積層セラミック	
	0.47uF 10V	8		○実装済	1005チップ積層セラミック	
	0.1uF 16V	2		○実装済	1005チップ積層セラミック	
	20ピンヘッダーソケット	1			FH2x10	秋月電子
	16ピンヘッダーソケット	1			FH2x5	秋月電子
	16ピンヘッダーソケット	1			FH2x5	秋月電子
	2段4ピンヘッダー	1			切断して使用 SH-2x40SG(18) 6/9/3	秋月電子
	M3 18mm 金属スペーサー	1-4			GND導通 OCT基板接続、基板固定用	
基板	150×80mm	1	○	○		

\*1 74AC\*\* / 74VHC\*\* / 74LV\*\* も使用可能